第3世代を超える ブロードバンド化が 可能な電力増幅器の開発 – MEMS スイッチを用 いた移動端末用マルチバ ンド高効率電力増幅器–

あらゆる周波数帯に対応でき、かつ高性能な電力増幅器 の研究を行っている。今回、5GHz帯以下の広範囲な周波 数において動作可能な可変整合回路によるマルチバンド高 効率電力増幅器を設計・開発するとともに、0.9/1.5/2/5 GHz帯クワッドバンド電力増幅器を試作した。

ふくだ まっし おかざき ひろし ならはししょういち 福田 敦史 岡崎 浩司 楢橋 祥一

1. まえがき

将来のモバイル通信サービスは、あらゆるモノがつなが り実空間と仮想空間が連携するユビキタス化を促し、「モバ イルユビキタス」の世界へ発展することが期待されている。 そして、このようなサービスを提供する移動端末(MS: Mobile Station)には、モバイルネットワークとユビキタス ネットワークとをつなぐ関門(ゲートウェイ)としての役 割が期待されている[1]. MSとモバイルネットワークとの 接続には電波が用いられる。

電波を用いるMSにおいて,無線回路は不可欠な要素で ある.ここで無線回路とは,アンテナから変復調部分まで の構成を示し,例えば,電力増幅器 (PA: Power Amplifier) などの高周波信号を扱う個々の回路,あるいはそれら全体 を示す.

無線回路のキーデバイスであるPAは、周波数変換器から の微弱な高周波信号を無線システムが必要とする電力まで 増幅し、送受分波器を介してアンテナへ供給する役割を担 う.その消費電力は、多くの場合、他の無線回路の消費電

Technology Reports

25



カに比べて大きいので、大電流を要するとともに放熱量も 大きい.よって、特にMSの低消費電力化のため、PAの高 能率な動作(高効率動作)は、出力電力などシステムが求 める要求を満たす条件の下、最適化されるべき重要な特性 である.しかし、1つのPAで高効率特性を維持したままの 広帯域化やマルチバンド化は困難である.この課題を克服 すべく、著者らは先に、PAの周波数特性を整合回路 (MN:Matching Network)内に備えたスイッチにより切り 替えるマルチバンドPAの構成法を提案し、0.9/1.9GHzの各 バンドにおいて1W以上の高出力電力、60%以上の高効率動 作を報告した[2].本稿では、簡単な調整箇所を追加すること で、広帯域にわたる帯域切替動作を可能とするMNの小型 化を達成するとともに、PAの動作周波数帯を5GHz帯まで 拡張し、対応する周波数帯の数を増加した0.9~5GHz帯マ ルチバンドPAの設計および試作評価結果について述べる.

2. PAのマルチバンド化

2.1 PAの設計

PAの基本構成を図1に示す.ここで、入力MNは、トラ ンジスタの入力インピーダンスZ_{in}を信号源インピーダンス Z₀に整合させる回路である.また、出力MNはトランジス タの出力インピーダンスZ_{out}を負荷インピーダンスZ₀に整 合させる回路である.各MNは、PAが満たすべき要求条件 と最適化するべき性能を勘案しつつ、主に以下の指針によ り設計される.

- ・出力電力を最大化する
- ・隣接チャネル漏洩電力を規格以下の値とする
- ・電力付加効率(PAE: Power Added Efficiency)を最大 化する

なお、PAEとは、PAへの入力電力をP_{in}、出力電力をP_{out}、 PAが消費する直流電力をP_{de}とした場合、次式で与えられ る効率の評価尺度である.

$$PAE = \frac{P_{\text{out}} - P_{\text{in}}}{P_{\text{dc}}}$$

PAの効率は,使用するトランジスタのもつ固有の性能と その整合条件によって変化する.また,扱う信号が高周波 化するにつれて,トランジスタの利得も低減し,また,回 路の損失も増大する傾向があるため、低損失なMNを構成 することが必須となる。特に出力MNにおける損失による PAEの劣化は著しい。出力MNの損失がPAEに与える影響 の一例を図2に示す。MNが無損失の場合、得られるPAE が60%であるとすると、MNの1dBの損失によりPAEが 42%まで劣化してしまう。したがって、トランジスタの性 能を最大限引き出し、かつ高効率なPAを構成するには、ト ランジスタに適切な整合条件を与える、低損失なMNを達 成することが必要となる。なお、図2ではPAの利得を5dB として計算した。

2.2 PA のマルチバンド化

トランジスタのZ_{in}やZ_{out}は、周波数に対して変化する. また、MNの特性も周波数に対して変化する.そのため、 ある周波数帯でPAEが最大となるようMNを設計しても、 他の周波数帯では必ずしもそのように動作せず、多くの場 合、所望の出力電力も得られない.よってPAのマルチバン ド化に対しては、各周波数帯で増幅素子に対して適切な整



合条件を与える構成が要求され,いくつか方法が検討されている[2].

PAのマルチバンド化の一手法として,例えば図3に示す ように,電界効果トランジスタ(FET: Field Effect Transistor)^{*1}などの単一の増幅素子と回路定数の変更が可 能な可変MNを用いる構成がある.

一般に増幅素子は広帯域な増幅特性を有し,目的とする 周波数帯で適切な MN を用いれば,高効率動作可能な PAの 周波数の範囲は広い.著者らは MN 内にスイッチを備え, 周波数帯に応じて MN の周波数特性を切り替える帯域切替 型 MN を提案している[3].

3. 帯域切替型PA

以下に帯域切替型MNを用いたマルチバンドPA(帯域切 替型PA)の原理および特性について述べる.

3.1 帯域切替型MNの動作原理

 $Z_1(f_1)$ -

第1MN

FETへの FET

入力端子

0

帯域切替型MNの構成を図4に示す.ここで,説明を容易とするため対応バンド数を2とした場合の出力MNの基





本動作を説明する。なお、入力MNに適用した場合も同様 に動作する。帯域切替型MNは、第1MNと、負荷インピー ダンスZと等しい特性インピーダンスZの伝送線路、スイ ッチおよび整合ブロック*2で構成されている。第2MNは、 図4(b)に示すように上記すべての要素で構成される。ま た, $Z_1(f)$ および $Z_2(f)$ はそれぞれ第1MNおよび第2MNの. また、 $Z_{--}(f)$ は増幅器出力端子での周波数fにおける出力イ ンピーダンスである。第1MNは、任意の構成をとることが でき, 周波数f,の信号に対するMNで, $Z_{i}(f)$ がインピーダ ンスZに整合するよう設計されている。図4(a)のようにス イッチをOFF状態とし, 整合ブロックを完全に分離するこ とができれば、第1MNに接続されている伝送線路の特性イ ンピーダンスは Z_n であるので, $Z_{aut}(f_1)$ は負荷のインピーダ ンスZ。と整合する、したがって、帯域切替型MNは周波数 f.の信号に対するMNとして動作する。しかし、FETの入 出力インピーダンスは一般的に周波数に応じて変化するた め, 周波数f,と周波数f,がよほど近接していない限り, 周 波数f.の信号に対する第1MNの出力インピーダンスZ.(f.) がZ。に整合していることは極めて稀となる、そこで、提 案の帯域切替型MNでは、図4(b)のように、スイッチを ON状態とし、整合ブロックを伝送線路に接続させる、こ こで、伝送線路の電気長*3と、整合ブロックのリアクタン ス*4値を適切に選択することにより、いかなるZ₁(f₂)に対 しても $Z_{p}(f_{p})(=Z_{out}(f_{p}))$ を目的とする負荷のインピーダンス Z。に整合させることが可能である.よって,帯域切替型



図4 帯域切替型MNの構成

- *1 電界効果トランジスタ:ゲート電極に電圧をかけることによって、電界によりソースとドレイン間の電流を制御するトランジスタ.
 *2 整合ブロック:整合回路の一部であり,整合を取るために用いられる素
- *2 整合ブロック:整合回路の一部であり,整合を取るために用いられる素子,または複数の素子からなる回路.
- *3 電気長:電子回路の配線長を、物理長ではなく、交流信号の位相差で表 したもの。

*4 リアクタンス:交流回路におけるインピーダンスの虚数部分,単位はΩ.





図5 マルチバンド帯域切替型PA

MN は f_2 の信号に対しても $Z_{out}(f_2)$ を負荷のインピーダンス Z_0 に整合するよう設計できる.

図4で示した帯域切替型MNは同様な構成で容易に3バ ンド以上へ拡張できる.N-バンド(N:3以上の自然数) へ拡張したPAの構成を図5に示す.ここでは、周波数 $f_i \sim f_N$ の各信号を増幅でき、例えば周波数 f_i (2 $\leq i \leq N$)の信号 を増幅する場合、スイッチ(i-1)をON状態とし、その他 のスイッチはOFF状態とする.また、バンド数をNとした 場合、必要なスイッチ数は、入力側に(N-1)個、出力側 に(N-1)個の計2(N-1)個でよい.

ここで、実際のスイッチには、ON時に挿入損失が生じ る.しかし本構成においては、各周波数帯での動作時の ON状態のスイッチは各MNで1つであり、バンド数を増加 しても、スイッチの挿入損失による回路の劣化は最小限と なる.さらに、スイッチはすべて信号経路に並列に接続さ れており、MNの設計により挿入損失の影響を低減できる [4].帯域切替型PAは複数の周波数帯において動作し、各 周波数帯における特性は同じ増幅素子を用いたシングルバ ンドPAとほぼ同じと期待できる.

3.2 MEMSスイッチの適用

帯域切替型PAの適用周波数範囲を増幅素子の増幅可能 な周波数帯域まで拡張するためには、その帯域にわたって、 低挿入損失、高信号分離(アイソレーション)特性を両立 できるスイッチが必要である。特にPAの出力MNに用いる 場合には、スイッチの非線形ひずみについても注意を払う 必要がある。これらの特性を満たすスイッチとして、マイ クロマシン技術を応用した MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems) スイッチが実用化されつつある. MEMSスイッチは,機械的なリレータイプのスイッチを, その駆動機構を含めて数mm角以下の大きさに実現したも のである.著者らは,消費電力が少ない静電駆動型*⁵の MEMSスイッチ[5]に着目するとともに,耐電力特性を含め 高周波特性に問題のないことを確認し,帯域切替型PAに 同スイッチを適用している.なお,実測したMEMSスイッ チの特性は,実装による劣化を含め,直流から5GHzにわ たって挿入損失0.6dB以下,アイソレーション特性30dB以 上という良好な特性が得られた.スイッチに関する電気的 な特徴を**表1**に示す.

実際に用いる MEMS スイッチの高周波特性を考慮し,帯 域切替型 PAの 0.9/1.9GHz帯デュアルバンド動作特性をシ ミュレーションにより検証した.各周波数帯(モード)に おける入力電力に対する出力電力,PAE特性のシミュレー ション結果を図6(0.9GHzモード,測定周波数 0.875GHz), 図7(1.9GHzモード,測定周波数 1.875GHz)に示す.ここ では,スイッチを用いず,各周波数帯,同じトポロジ^{*6}に よるシングルバンド PAの入出力特性のシミュレーション 結果も併せて示している.帯域切替型 MN は,スイッチが ON時に 0.9GHz帯,OFF時に 1.9GHz帯で動作するよう設

表1 MEMS スイッチの特徴

スイッチのタイプ	静電駆動型SPSTスイッチ	
制御電圧	DC15~19V[6]	
直列抵抗	0.4~0.45 Ω[6]	
OFF 状態の静電容量	10fF	

fF: femto Farad

SPST (Single-Pole Single-Throw): 1入力1出力のスイッチ.

^{*5} 静電駆動型:静電気力によって駆動する形態.

^{*6} トポロジ:機器の位置関係やネットワーク構成.本稿では、回路の構成 形態.



計した.また,スイッチのON時の挿入損失により,MN に生じる損失を可能な限り低減するよう設計した.その結 果,各帯域において帯域切替型PAは30dBm以上の出力電 力,最大効率60%以上という結果を得た.この特性はシン グルバンドPAの特性とほぼ同等である.これらの特性か ら,スイッチの切替えにより,マルチバンドPAの高効率動 作を達成できることが分かった.

3.3 可変周波数帯の拡大に関する検討

2章で示したように、帯域切替型PAは容易にマルチバン ド化が可能である.しかし、動作周波数帯の下限と上限が 離れている場合におけるマルチバンド整合では、対象とな る増幅素子の入出力インピーダンスは広い範囲に分布する ことになる.この場合、インピーダンスによっては整合を 確立するために、すべての周波数において用いられる伝送 線路の線路長が長くなる場合があり、回路が大型化してし まう.そこで、伝送線路長の短縮化のため、図5の第1MN とFETの間に新たに整合ブロック(整合ブロック0)を追 加する[7].提案入力MNの構成を図8に示す.ここでは、 第1MNを第2MN以降と同様に伝送線路と整合ブロックに よって構成している.また、図で*d*_NはFETからN番目の MNまでに必要な伝送線路の長さである.一方、伝送線路 にスイッチを介して接続される整合ブロックは基本的に単 一周波数でのみ利用されるため、例えば、集中定数素子^{*7} を用いれば小型化ができる.

5GHz帯以下で動作するバンドフリーPAを目指し,図8 のMNを用いて,0.9/1.5/2/3/4/5GHz帯6バンドPAの設計 を行った.本PAでも,伝送線路長を短縮するために整合ブ ロック0を追加している.伝送線路長の短縮効果を表2に 示す.整合ブロック0がない場合,必要な伝送線路長が 46.8mmであるのに対し,整合ブロック0を追加した場合, 18.8mmでよく,伝送線路長を半分以下にできる.次に,設 計したPAの利得シミュレーション結果を図9に示す.それ ぞれの周波数帯において,整合ブロック0がない場合と同 等以上の利得が得られた.また,伝送線路長の短縮により 帯域幅も3dB拡大している.



図8 提案入力MNの構成

表2 伝送線路長の短縮効果(設計例)

周波数帯(GHz)	0.9	1.5	2	3	4	5
従来構成のd _N (mm)	16.8	46.8	30.6	16.6	12.8	10.8
提案構成のd _N (mm)	13.8	6.9	3.9	18.8	8.8	3.6

*7 集中定数素子:インダクタ,キャパシタ,抵抗など.





4. クワッドバンドPAの設計 および試作

4.1 0.9/1.5/2/5GHz クワッドバンドPA の試作 前述の0.9~5GHz帯マルチバンドPAの動作確認のため、 その下限と上限を含む0.9/1.5/2/5GHz帯クワッドバンド PAの試作を行った。第1MNは5GHz,第2MNは2GHz,第 3MNは1.5GHz,そして第4MNは0.9GHzの各周波数帯用と して設計した。用いたスイッチは入力MNに3個、出力MN に3個の計6個である。各モードにおけるスイッチの状態 を表3に示す.

増幅素子には、1W級の出力電力が得られる市販のGaAs MESFET^{*®}を用いた。所内試作したクワッドバンドPAを 写真1に示す. なお、MNは比誘電率**9.6のアルミナ基板 上に製作した.

4.2 クワッドバンド PA の評価

まっ

入力電力に対する出力電力および PAE 特性について、図 **10**に0.9GHzモード(測定周波数0.9GHz),図**11**に1.5GHz モード(測定周波数1.45GHz),図12に2GHzモード(測定

20 2011 6	1 C M I /	2 42 DV/EV	
0.9GHz	1.5GHz	2GHz	

動作モードとフィッチの壮能

モード	0.9GHz	1.5GHz	2GHz	5GHz
SW,	OFF	OFF	ON	OFF
SW ₂	OFF	ON	OFF	OFF
SW3	ON	OFF	OFF	OFF



写真1 0.9/1.5/2/5GHz クワッドバンド帯 PA



周波数1.85GHz),図13に5GHzモード(測定周波数 4.8GHz)の測定結果をそれぞれ示す. PAの動作は, 各モー ド共通でAB級^{*10}である。各モードのPAEの最大値はそれ

GaAs MESFET:金属 (MEtal) と半導体 (Semiconductor) を利用した * 8 FETであるMESFETのうち、半導体にガリウムヒ素 (GaAs) 化合物を使 用したもの.

比誘電率:電束密度と電場との比が誘電率として定義され、物質の誘電 率を表す際には、真空の誘電率に対する比誘電率を用いることが一般的 である。

^{*10} AB級:能動素子のバイアスのかけ方であり、A級とB級の中間の動作を 表す. A級は入力に対し出力が直線的で歪みが少なく, B級はA級に比 べ出力効率が良い.



図13 5GHzモードにおける入出力特性

ぞれ64,58,58,45%であった.また,飽和出力電力は, 各モードでそれぞれ30.5,31.0,31.0,30.8dBmであった. これらの特性より,単バンドPAに匹敵する高出力・高効 率動作を達成できた.

5. あとがき

モバイルユビキタスの世界では、あらゆる無線環境に対応できる無線回路が必要となる。本稿では、その研究の一環として、複数周波数帯に対応可能な高効率PAについて、広帯域にわたってマルチバンド動作が可能な帯域可変型PAの構成とその特性について述べた. 試作した 0.9/1.5/2/5GHz帯クワッドバンドPAにより、広範囲でか

つ多くの周波数帯での特性の切替えと,各周波数帯での高 出力・高効率動作を実証した.

文 献

- [1] 今井, ほか: "4Gインフラ研究の新たな方向ーユビキタス世界への広がりー,"本誌, Vol. 12, No.3, pp. 6-16, Oct. 2004.
- [2] 岡崎, ほか: "複数の周波数帯に対応可能な高効率電力増幅器– MEMSスイッチを適用した900MHz/1900MHz帯デュアルバンド PA-,"本誌, Vol. 13, No. 1, pp. 13-19, Apr. 2005.
- [3] A. Fukuda, H. Okazaki, T. Hirota and Y. Yamao: "Novel 900MHz/1.9GHz Dual-Mode Power Amplifier Employing MEMS switches for Optimum Matching," MWCL IEEE, Vol. 14, No. 3, pp. 121-123, Mar. 2004.
- [4] A. Fukuda, H. Okazaki, T. Hirota and Y. Yamao: "Novel Band-Reconfigurable High Efficiency Power Amplifier Employing RF-MEMS Switches," IEICE, Electron, Vol. E88-C, pp.2141-2149, Nov. 2005.
- [5] T. Seki: "Development and Packaging of RF MEMS Series Switch," 2002 APMC Workshops. Dig., Kyoto, Japan, pp. 266–272, Nov. 2002.
- [6] G. M. Rebeiz: "RF MEMS Theory, Design, and Technology," John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.
- [7] A. Fukuda, T. Furuta, H. Okazaki and S. Narahashi: "A 0.9-5-GHz Wide-Range 1W-Class Reconfigurable Power Amplifier Employing RF-MEMS Switches," IEEE IMS2006, THPD-05, 2006.